### MANUFACTURE OF TEMPERATURE DETECTOR

Publication number: JP61110019
Publication date: 1986-05-28
Inventor: HIROKI TADAO

Applicant: SANYO ELECTRIC CO, TOKYO SANYO ELECTRIC

CO

Classification:

- international: G01K7/22; G01K7/16; (IPC1-7): G01K7/22

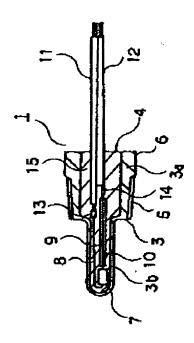
- European: G01K7/22

Application number: JP19840231577 19841102 Priority number(s): JP19840231577 19841102

Report a data error here

### Abstract of JP61110019

PURPOSE:To simplify the construction along with a higher reliability, by housing a thermosensitive element into a cylindrical case made of a hard resin having an opening at one end thereof to fill a flexible resin into the case from the opening to solidify by heat. CONSTITUTION: A temperature detector 1 has a thermosensitive element (thermistor) 7 housed into a cylindrical case 3 made of a hard resin such as polyester sulfon resin having an opening 4 at one end thereof. An epoxy resin 15 is filled into the case 3 from the opening 4 to be solidified by heat. The epoxy resin 15 seals up the inner wall of the case 3 and a gap between the sheath of leads 11 and 12 of the thermistor 7 and the core thereby checking the infiltration of moisture into the case 3. This achieve a higher reliability along with a simplified construction.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 110019

@Int Cl 4

砂発 明 者

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月28日

G 01 K 7/22

C-7269-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 3頁)

温度検出器の製造方法

> ②特 頤 昭59-231577

頤 昭59(1984)11月2日 ❷出

廣 木

群馬県邑楽郡大泉町大字坂田180番地 東京三洋電機株式

会社内

仍出 三洋電機株式会社 顖

守口市京阪本通2丁目18番地

東京三洋電機株式会社 ①出 願 砂代 理 弁理士 佐野 静夫 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田180番地

1. 発明の名称 温度検出器の製造方法

### 2. 特許請求の範囲

(1) 一端に開口を有する硬質樹脂製の筒状ケー ス内に感温素子を収容し、この感温素子の口出し 級を上記岗口からケース外に導出した温度検出器 において、上配開口からケース内に可撓性樹脂を 充塡し、加熱硬化させたことを特徴とする温度検 出器の製造方法。

(2) 可拠性樹脂を軟質のエポキシ樹脂とした特 許請求の範囲第1項記載の温度検出器の製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (イ) 産業上の利用分野

この発明は温水ポイラ、ストレージタンク等の 温水温度を検出するのに適した温度検出器の製造 方法に関する。

#### (ロ) 従来の技術

近年、この種の温度検出器は金属製缶体の防食 を良好に行ない、かつスケールの折出を防止する ために樹脂製ケースを使用するようになってきた。

例えば、実開昭57-155446号公報に開 示されている温度検出器は一端に閉口および取付 フランジを有する硬質樹脂製の筒状ケース内に感 温素子を収容し、この感温素子の口出し線を開口 からケース外に導出している。そして、熱膨張率 の遠いによるケースの割れや感温素子の破損を防 止するために、閉口からケース内にアルミナ等の 熱伝導性の良い粉末を充塡し、さらに開口端部を 断熱性のある封止材で封止していた。

ところで、上述した温度検出器は粉末の充填材 に含まれる空気の呼吸作用などにより、口出し艇 ヤケースと封止材との隙間から吸湿する。このた め、充填材の電気絶録性が劣化するとともに、感 温素子のリード級が電食により断線する問題があ .った。また、充塡材の他に對止材が必要で、構造 が複雑になる欠点があった。

### 付 発明が解決しようとする問題点

この発明の躁題は充填材の吸湿を防止して信頼 性の向上を図るとともに、構造を簡単にすること である。

FP04-0217-00US-TP

**7**07. 5.08

### 臼 問題点を解決するための手段

上記の課題はこの発明によれば、一端に開口を 有する硬質樹脂製の筒状ケース内に感温素子を収 容し、この感温素子の口出し線を開口からケース 外に導出した温度検出器において、開口からケー ス内に可捷性樹脂を充填し、加熱硬化させること により解決される。

#### 份 作用

ケース内に充塡した可挠性樹脂を適当な温度で加熱すると、樹脂は粘度が低下し、ケース内壁や口出し線と隙間なく密着しながら硬化する。また、樹脂の一部が口出し線の被覆と芯線との隙間に毛細管現象にて入り込み、隙間を密封する。

このようにして、ケース内に充填され、加熱硬化させた可撓性樹脂はケース内への混気の侵入を阻止するので、別個に対止材を設ける必要がなく、構造が簡単になる。また、可挽性樹脂は空気の呼吸作用による吸湿もないので、電気絶縁性の劣化がなく、信頼性の向上が図れる。さらにまた、便質樹脂製のケース、底温素子および可視性樹脂の

したサーミスタ(7)の口出し線、(3)および(4)はリード線(8)、(9)と口出し線(1)、(2)の芯線とを接続する接続端子、(3)は開口(4)からケース(3)内に充城した軟質のエポキシ樹脂である。このように構成された區度検出器(1)は缶体(2)のソケット(8)に大径部(3a) を媒合することにより、小径部(3b) が缶体(2)内に挿入される。

軟質のエボキシ樹脂のは溶験させた状態でケース(3)内に流し込み、約80℃で加熱して硬化させた。このとき、樹脂ののは粘度が低下してケース(3)内壁および口出し線(1)、02の被覆と隙間なく密着した。また、樹脂のの一部が毛細管現象により口出し線(1)、02の被覆と芯線の隙間にも入り込み、隙間を密封した。樹脂のは高温になる程、粘度が低下する。しかし、口出し線(1)、02や絶縁チューブ(1)の耐熱の問題があるので、樹脂的の加熱温度は80℃位が適切である。

本実施例によれば、ケース(3)内に充収した軟質のエポキシ钩脂(13)がケース(3)内壁および口出し線(11)、(12)の被徴と密着し、しかも口出し線(11)、(12)の

無膨脹率が違っていても、可提性樹脂が無伸縮を 吸収するので、ケースや感温素子を破損させない ようにできる。

#### (-) 奥施例

以下、この発明を図面に示す実施例について説明する。

第1図はこの発明を適用した温度検出器(1)の1例を示し、第2図は温度検出器(1)の缶体(2)への取付例を示すものである。第1図において、(3)はポリエーテルサルフォン樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリサルフォン樹脂等の熱伝導性、耐熱性、電気絶線性に優れた硬質の合成樹脂からなる有段簡状のケースであり、開口(4)を有する大径部(3a)の外周にねじ(5)と多角形状のフランジ(6)とを設け、先端を閉塞した小径部(3b)を大径部(3a)より蒋内にしてある。(7)はケース(3)の小径部(3b)内の先端近くに挿入したサーミスタ(あ温素子)、(8)および(9)はサーミスタ(7)のリード級、(0は一方のリード級(9)に被せた絶象チューブ、(0)および(2)は第口(4)からケース(3)外部に導

被優と芯線の隙間を密封するので、ケース内への 湿気の侵入を阻止できる。このため、別個に開口 (4)を封止する封止材を設ける必要がなく、構造が 簡単となる。また、樹脂低は空気の呼吸作用によ る吸湿もないので、電気絶線性の劣化がなく、サーミスタ(7)のリード線(8)、(9)が電食される心配が ないなど、信頼性の向上が図れる。また、樹脂低の の可撓性が高いので、ケース(3)、サーミスタ(7)が よび樹脂低の熱膨張率の違いによるケース(3)の大径が れやサーミスタ(7)の破損を防止できる。さらにま た、缶体(2)への取付け部となるケース(3)の大径部 (3a)の肉厚を大きくし、サーミスタ(7)を収容す る小径部(3b)の肉厚を小さくしたので、缶体(2) への強固な取付けが可能であるとともに、サーミスタ(7)の熱応答性が良好となる。

なお、上述した実施例ではケース(3)内の充塡材 として軟質のエポキシ樹脂(5)を使用したが、耐熱 温度や機械的強度との関係で可能性のあるシリコ ン樹脂やウレタンゴムなどを使用するようにして も良い。

# 特開昭 61-110019·(3)

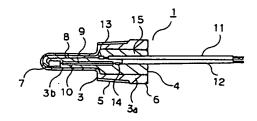
#### (ト) 発明の効果

この発明は以上の説明から明らかなように、開口からケース内に充填された可撓性樹脂がケース内壁や口出し線に密着するとともに、その一部が口出し線の被覆と芯線の瞬間を密封するので、外部からケース内への湿気の侵入を確実に選定を簡単にでき、温度検出器を安価に提供することができる。しかも、可撓性樹脂は空気の呼吸作用による吸避がないため、電気絶線性の劣化がなく信頼性の向上が図れ、その可撓性を利用して硬質樹脂製のケースおよび感温業子の熱伸縮を吸収し、これらの破損を防止できる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明を適用した温度検出器の1例 を示す断面図、第2図は第1図の温度検出器の缶 体への取付例を示す説明図である。

# 第1図



第 2 図

